

平成24年9月吉日

御需要家様各位

日酸 TANAKA 株式会社  
取締役FA事業部長  
佐藤 善郎



## 『 内覧会の御案内 』

拝啓 初秋の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、10月17日(水)～20日(土)の4日間、レーザー切断機およびプラズマ切断機による切断実演を中心とした内覧会を開催致します。

今回の内覧会では、発振器搭載型開先レーザー切断機の新製品『LMZVシリーズ』や新型高品質プラズマ切断装置『ペガサス500-HQ(KT-650PGR切断機に搭載)』をご紹介します。

また、門型ファイバーレーザー切断機『FMRシリーズ』による切断実演、御好評をいただいております発振器搭載型レーザー切断機『LMRVシリーズ』や、プラズマ開先切断機『KT-790PJX』による切断実演、インクジェットマーキング装置による文字印字・ラインマーキング実演、ロボットガス切断機(水素ガス切断HL-1)による切断実演・等を行います。

ご多用中誠に恐縮ではございますが、是非ご来場賜りますよう心よりお待ち申し上げます。

敬具

### 記

- 開催日・時間 平成24年10月17日(水)～20日(土)  
10:00～16:00
- 開催場所 日酸TANAKA株式会社 本社構内  
住所 埼玉県入間郡三芳町竹間沢11  
電話 049(258)4412
- 担当部署 FA事業部 国内営業部(担当:石川/宇賀田)
- 主な出展商品
  - ・発振器搭載型レーザー開先切断機: LMZV30-TF6000【新製品】
  - ・プラズマ切断機: KT-650PGR+ペガサス500-HQ【新製品】
  - ・発振器搭載型レーザー切断機: LMRV30-TF6000
  - ・ファイバーレーザー切断機: FMR30-TI5000
  - ・プラズマ開先切断機: KT-790PJX+ペガサス500-ECO(省エネプラズマ)
  - ・インクジェットマーキング装置: i-マーキング装置
  - ・ロボットガス切断機(水素ガス切断: HL-1 搭載)

—以 上—